

# Ultra High Performance BGA Cooling Solutions w/ Thermal Tape Attachment\*

**DIGI-KEY PART # ATS1127-ND**

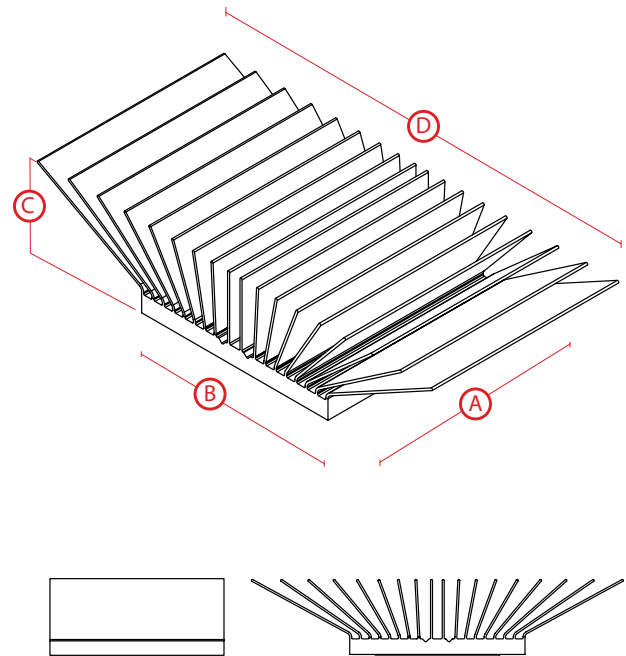
ATS PART # ATS-52400G-C2-R0

## Features & Benefits

maxiFLOW™ design features a low profile, spread fin array that maximizes surface area for more effective convection (air) cooling

Fabricated from extruded aluminum, which minimizes thermal resistance from the base to the fins, reduces weight and keeps costs low

Higher performance helps ensure reliable product life at a lower cost than other extruded heat sinks



## Thermal Performance Table

| AIR VELOCITY |     | THERMAL RESISTANCE |               |
|--------------|-----|--------------------|---------------|
| FT/MIN       | M/S | °C/W (UNDUCTED)    | °C/W (DUCTED) |
| 200          | 1.0 | 2.6                | 2             |
| 300          | 1.5 | 2                  |               |
| 400          | 2.0 | 1.8                |               |
| 500          | 2.5 | 1.6                |               |
| 600          | 3.0 | 1.4                |               |
| 700          | 3.5 | 1.3                |               |
| 800          | 4.0 | 1.2                |               |

## Product Details†

| DIMENSION A | DIMENSION B | DIMENSION C§ | DIMENSION D | TIM† | FINISH        |
|-------------|-------------|--------------|-------------|------|---------------|
| 40          | 40          | 12.5         | 69.16       | C675 | BLUE-ANODIZED |

For further technical information, please contact Advanced Thermal Solutions, Inc. at **1-781-769-2800** or **www.qats.com**

\* RoHS Compliant

† TIM = Thermal Interface Material

‡ Dimensions are measured in millimeters

♦ Dimensions A & B refer to component size

§ Dimension C = the height of the heat sink shown above and does not include the height of the attachment method



**ATS** ADVANCED  
THERMAL  
SOLUTIONS, INC.  
Innovations in Thermal Management®



To place an order, please visit **www.digikey.com**

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9